

NEWS ANNOUNCEMENT

FOR IMMEDIATE RELEASE

* 2015 年 9 月 7 日に発表されたプレスリリースの抄訳です

**タワージャズ、キャパシティ強化のため、前払金 3 千万ドルを
顧客の一家から受領する正式契約を締結**

現在/今後見込まれる需要増加に対応するための追加設備投資に

ミグダル ハエメク(イスラエル)、2015 年 9 月 7 日 - グローバルスペシャルティファウンドリリーダーのタワージャズは本日、世界各地にある同社のファブのキャパシティを強化するため、顧客の一家から 3 千万ドルの前払金を受領する正式契約に署名したことを発表しました。タワージャズは、現在および今後予測されるお客様の生産ニーズに対応するキャパシティを確実に提供していきます。

タワージャズの CEO である Russell Ellwanger 氏は次のように述べています。「お客様の予測、発注状況、当社の販売チャネルおよびマーケティングチャネルを通して、非常に高い需要を予測しています。この需要は主にタワージャズのアナログ 0.18um 技術プロセスにおいて、現在の当社の生産キャパシティを超えるものです。よって、当社は次の 4 点の事前策を実行しています。(i) これまで米国およびイスラエルのファブで製造していた製品及びテクノロジープラットフォームをイスラエル、米国、日本のどのファブでも製造できるよう、相互技術移転を最優先に行っています。(ii) より多くの製品を迅速に生産開始するため設備投資をおこなっています。(iii) M&A の機会を常に模索しています。(iv) キャパシティの確保および/または新規の生産能力およびキャパシティを必要としているお客様に出資プログラムを提案しています。今回署名した契約は、4 項目の例です。タワージャズは、引き続きあらゆる分野について並行して取り組んで参ります。」

タワージャズについて

タワーセミコンダクター株式会社 (NASDAQ: TSEM, TASE: TSEM)は、米国にある完全子会社ジャズセミコンダクター社とともに、タワージャズというブランド名でグローバルに事業展開するスペシャルティファウンドリのリーダーです。タワージャズは、集積回路を生産し、SiGe、BiCMOS、ミックストシングナル/CMOS、RF CMOS、CMOSイ

メージセンサ、パワーマネージメント (BCDおよび700V)、MEMSなど、カスタマイズが可能なプロセス技術を幅広く提供しています。また迅速かつ正確なデザインサイクルを実現する世界クラスのデザインイネーブルメントプラットフォームを提供し、IDMやキャパシティ拡大を必要とするファブレス企業向けにはTransfer Optimization and development Process Services(TOPS)を提供しています。詳細は<http://www.towerjazz.com/> をご覧ください。

複数のファブを使ってサービスを提供するために、タワージャズはイスラエルに 2 か所(150mm と 200mm)、米国に 1 か所(200mm)のファブに加え、タワージャズが過半数の株式を保有するパナソニック社と設立したパナソニック・タワージャズ セミコンダクター社(TPSCo)の日本の 3 拠点(200mm と 300mm)のファブと連携しています。TPSCo を通じて、タワージャズは、最先端のイメージセンサ技術を含む、先端の 45nm CMOS、65nm RF CMOS および 65nm 1.12um ピクセル技術の提供が可能となります。詳細は www.tpsemico.com をご覧ください。

TowerJazz Investor Relations and Corporate Communications Contact:

Noit Levi | +972-4-604-7066 | noit.levi@towerjazz.com